

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：郭人榮
電子信箱：michael2412@must.edu.tw
聯絡電話：(03)559-3142#3162、3270
傳真電話：(03)5595142

受文者：新北市立三民高級中學

發文日期：中華民國115年5月19日

發文字號：明新（半）字第1150005336號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1_明新科技大學114學年度教師產業研習課程簡章1份、附件2_明新科技大學114學年度教師產業研習活動海報1份（1151200678_1_ATTCH1.pdf、1151200678_2_ATTCH2.jpg）

主旨：有關本校辦理114學年度教師產業研習「半導體封裝測試與設備實務應用」培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，課授封裝與測試的專業知識及先進封裝所衍生的技術挑戰。在實務應用先規劃學員如何操作晶圓切割機、固晶機、打線機及QFN自動化封裝設備。爾後再訓練學員如何設置功率IC測試系統、檢修電路、測試程式開發及使用晶圓針測機，讓學員充分了解IC元件封裝到測試等一系列核心專業職能與實務應用，檢附研習課程之活動簡章(附件1)及活動海報(附件2)。

二、研習相關資訊：

(一)本研習課程第二梯次研習時段：

第二梯次：115年7月13日(星期一)至115年7月24日(星期

五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：本校電子工程系館-210教室、半導體技術中心。

(三)參加培訓人數30人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

(一)報名時間：即日起至115年1月14日止。

(二)報名網址：<https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9>

四、報名洽詢：本校半導體技術中心辦公室郭人榮助理，電話：(03)559-3142分機3163、3270。

正本：全國高級中等學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、電子工程系、產學及研究推動中心

